



REGOLAMENTO

TALENT CONTEST

Dr. Carmine Stragapede
Direttore Generale

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DELL'INIZIATIVA - PROMOZIONE ESCLUSA DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA REGOLAMENTATA DAL D.P.R.26.10.2001 N.430 IN BASE ALL'ART.6 COMMA 1

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST INDETTO DA INTEL CORPORATION ITALIA – PALAZZO 4E MILANOFIORI – ASSAGO (MI) P.IVA 04236760155 IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE MIKE BONGIORNO – VIA PRIVATA SIMONE SCHIAFFINO 11 – MILANO DENOMINATO “ MAKE IT”

AREA: territorio nazionale

DATA INIZIO WORKSHOP: Dal 7.07.2015

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA: Dal 20.07.2015 all'11.09.2015

DESTINATARI: I makers che frequentano i seguenti FAB LAB: FabLab Torino, FabLab Verona, FabLab Reggio Emilia, FabLab Roma, FabLab Palermo, FabLab Parma, FabLab Bologna, FabLab Biella.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

A partire dal 7.07.2015 e fino all'11.09.2015, nei n.8 FAB LAB su indicati, verranno organizzati dei workshop da parte della società INTEL che avranno lo scopo di presentare e fornire informazioni riguardanti le nuove tecnologie INTEL e precisamente: Intel IoT Developer Program, la sezione dedicata ai Maker sul sito Intel Software, i contenuti disponibili liberamente su Intel Developer Zone, la storia che ha visto nascere i SoC Intel Quark, la prima scheda di Sviluppo Intel Galileo nonché l'avvento di Galileo Generazione 2 di Intel Edison e di Intel Curie. Verranno inoltre illustrate relativamente a Intel Edison, le specifiche tecniche, i primi passi per l'alimentazione, l'interfacciamento, l'aggiornamento e la messa in funzione, nonché gli scenari di sviluppo della programmazione.

I workshop dureranno all'incirca 1 ora e mezza, e verranno suddivisi in parte teorica e parte “hands –on”. La durata della presentazione potrà variare in base al numero dei relatori che interverranno.

Al termine dei workshop Intel fornirà ai gruppi di FabLabs : 3 x Intel Edison e/o 3 x Intel XDK IoT edition da utilizzare

per lo sviluppo del progetto, materiale che rimarrà di proprietà dei FabLab.

I makers presenti ai workshop, che vorranno partecipare all'iniziativa che gli permetterà, nel caso in cui la loro opera sia selezionata, di far vincere al proprio FAB LAB un pacchetto tecnologico, dovranno realizzare dal 20.07.2015 ed entro l'11.09.2015, utilizzando il materiale fornito da Intel, un progetto a tema libero (Robotica – Domotica – Smart Cities – Health Care – Wearable – Industry e Environment ecc.) con la descrizione della storia di come è stato creato il progetto, lo scenario del suo uso e della sua applicazione, che tecnologie verranno utilizzate e perché “credono” nel loro progetto.

I makers dovranno realizzare un video di 3 minuti che dovrà contenere la descrizione tecnica del progetto, le fotografie, lo stesso dovrà essere caricato in inglese entro l'11.09.2015 sul sito www.instructables.com.

Contemporaneamente i makers, dovranno inviare sempre entro l'11.09.2015 via e-mail all'indirizzo info@fablabmilano.it una scheda di presentazione del makers, del team di lavoro, delle loro qualifiche (informatico, elettronico, designer, grafico, esperto in cloud ecc...), riportante anche le motivazioni del perché credono nel loro progetto, il livello di innovazione e le opportunità di business derivanti dallo stesso.

La scheda verrà caricata in una apposita sezione del sito FAB LAB MILANO con un link di rimando al video su INSTRUCTABLES.

I progetti dovranno rispettare i seguenti requisiti: indicazione del nome del Team con il riferimento del Fablab di affiliazione (non sarà necessario inserire i nomi dei singoli elementi del team); nome del progetto; una panoramica globale del progetto; per la realizzazione del progetto dovrà essere stata utilizzata almeno una scheda di sviluppo Intel Edison; il progetto deve accedere a internet e/o ad un servizio Cloud (per esempio generando “big data” per statistiche, ricerche di mercato, machine learning, ecc.); descrizione dettagliata del progetto che dovrà includere: gli attributi unici ed innovativi che caratterizzeranno il progetto nella sua completezza e complessità; quale sarà il pubblico di utenza a cui sarà indirizzato il progetto; accenni alla strategia di mercato (produzione, distribuzione, supporto, e vendita ecc.); quali saranno le tecnologie sfruttate ed utilizzate dal progetto (componenti software, protocolli utilizzati, componenti hardware, sensori/attuatori utilizzati); funzionamento tecnico del progetto che dovrà contenere tutti o alcuni dei seguenti dettagli: assemblaggio, altre specifiche tecniche non sopra citate, indicazione se sono stati

MAKEIT # INTELMAKERROME # prj1

MAKEIT # INTELMAKERROME # prj2

MAKEIT # INTELMAKERROME # prj3

MAKEIT # INTELMAKERROME # prj4

MAKEIT # INTELMAKERROME # prj5

MAKEIT # INTELMAKERROME # prj6

MAKEIT # INTELMAKERROME # prj7

MAKEIT # INTELMAKERROME # prj8

Ogni tweet valido verrà conteggiato come un (1) voto.

Il giorno 17.10.2015 alle ore 18.00, il file contenente le votazioni ed i dati dei votanti raccolti verranno inviati alla sede della società TERAPLAN SRL – Via Camperio 14 – 20123 MILANO per il controllo e la predisposizione del conteggio totale dei voti ricevuti da ciascun progetto.

Il giorno 18.10.2015, la giuria composta da almeno tre dei componenti sotto riportati,, si riunirà presso lo stand INTEL presso la fiera MAKER FAIRE: CARMINE STRAGAPEDE, NICOLA PROCACCIO, LUIGI PESSINA, NICOLO' BONGIORNO, MASSIMO BANZI, RICCARDO LUNA.

La giuria esaminerà i n.8 progetti precedentemente selezionati ed esposti presso lo stand secondo i seguenti criteri, resi noti anche agli utenti, che saranno: tecnologie Intel impiegate, possibilità di realizzazione del progetto e tempo per la sua realizzazione, livello di innovazione, opportunità di business, marketing plan. La giuria visionerà gli 8 i progetti attribuendo a ciascuno di essi un voto da 1 a 10.

Al termine della votazione, verrà stilata una prima classifica determinata dai voti attribuiti dai giurati.

Si procederà poi a predisporre la seconda classifica generata dai voti ricevuti da ciascun progetto via Twitter. Ad ogni posizione di questa classifica, corrisponderà un numero di punti come da tabella sotto riportata.

Questi punti verranno sommati ai punti assegnati dalla posizione raggiunta dal progetto nella classifica risultante dalla votazione della giuria, anch'esse riportate nella tabella sotto indicata. Successivamente alla predisposizione delle due classifiche parziali e alla attribuzione dei relativi punti, secondo la seguente tabella votazioni:

classificati	voto tweet	voto giuria	somma
1	100 pt.	250 pt.	
2	80 pt.	200 pt.	
3	70 pt.	150 pt.	
4	60 pt.	100 pt.	
5	50 pt.	90 pt.	
6	40 pt.	80 pt.	
7	30 pt.	70 pt.	
8	20 pt.	60 pt.	

si procederà alla predisposizione dell'unica classifica ufficiale finale. Nel caso in cui al termine della riunione della giuria e del conteggio delle votazioni (voti giurati + voti visitatori) si dovesse verificare una situazione di parità di punteggio al primo posto della classifica per uno o più FAB LAB, la giuria provvederà al riesame dei progetti e alla nuova votazione al fine di determinare un unico vincitore.

Il FAB LAB il cui realizzatore del progetto avrà raggiunto la votazione maggiore, si aggiudicherà il premio in palio consistente in un pacchetto tecnologico composto da: n.10 Intel Edison e n.10 Dev Kits composti da: Seeed Grove starter kit plus per Edison + Seeed Grove Base Shield + Various Additional Actuators and Sensors + Power Supply + USB Cable e MicroSID) del valore di 2.000,00 EURO IVA esclusa.

PRECISAZIONI:

- i costi di collegamento al sito per caricare il progetto ed i costi relativi all'invio delle schede via e-mail presso o la sede del FAB LAB MILANO saranno a carico dei partecipanti
- i progetti inviati dai partecipanti verranno restituiti ai realizzatori. La società FAB LAB MILANO e INTEL potranno utilizzarli a fini promozionali o per altri utilizzi legati alla promozione dell'iniziativa, senza dover riconoscere nulla agli autori degli stessi
 - ai singoli partecipanti non verrà riconosciuto alcun premio né denaro
- la società promotrice si impegna a non modificare in alcun modo i lavori presentati senza il consenso del progettista
- i voti pervenuti via Twitter saranno controllati e conteggiati dalla società TERAPLAN SRL, Via Camperio 14 MILANO la quale rilascerà apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla veridicità e correttezza dei controlli e dei conteggi effettuati
 - la società promotrice non risponderà di mancati Upload causati da assenza di rete o altro

MOTIVI DI ESCLUSIONE:

- progetti caricati sul sito non potranno essere accettati se non saranno stati rispettati i requisiti di upload su instructables.com

DIRITTO DI UTILIZZO:

I partecipanti partecipando all'iniziativa e inviando i propri progetti concederanno alla società INTEL CORPORATION e a tutte le aziende collegate la licenza, non esclusiva, perpetua, irrevocabile, royalty-free incondizionata di esibire pubblicamente e distribuire totalmente o in parte i progetti ricevuti per scopi promozionali e di marketing attraverso tutti i media ritenuti più opportuni e di distribuire (direttamente o indirettamente attraverso diversi livelli) i progetti agli affiliati Intel, alle sue agenzie di comunicazione o a terze parti; di pubblicare il nome del partecipante in relazione a tale iniziativa

PREMI PER TUTTI I FABLAB PARTECIPANTI:

n.1 pacchetto tecnologico composto da n.3 Intel Edison e n.3 Dev Kits + n.5/10 biglietti d'ingresso per la fiera Maker Faire 2015 per ciascuno dei n.8 FAB LAB per Valore complessivo di 600,00 EURO cad. IVA esclusa

RISCOSSIONE PREMI:

I kit e i ticket per la Maker Faire Roma 2015 verranno consegnati nel corso dei workshop

PREMIO PER IL FABLAB VINCITORE:

n.1 pacchetto tecnologico composto da: n.10 Intel Edison e n.10 Dev Kits composti da: Seeed Groove Starter Kit Plus per Edison + Seeed Groove Base Shield + Varius Additional Actnators e Sensor + Power Supply + USB (Cable e MicroSid) del valore di 2.000,00 EURO IVA esclusa

RISCOSSIONE PREMI:

I 10 kit verranno consegnati durante la premiazione alla Maker Faire Roma 2015

DICHIARAZIONI:

La pubblicità dell'iniziativa verrà effettuata mediante i workshop che verranno effettuati nei FAB LAB selezionati, sul sito www.software.intel.com , www.instructables.com/id/intel/, hackerleague.org/, IQ.Intel.com, DEM, comunicazione locale diretta ai Markes in prossimità dei workshop.

I premi verranno consegnati direttamente ai FAB LAB a Maker Faire, salvo accordi diversi.

Gli 8 progetti diventeranno storie su IQ.

PRIVACY:

Tutte le informazioni inviate dai partecipanti nell'ambito dell'evento Intel Make It Fab Lab Tour verranno raccolte da Fondazione Mike Bongiorno (solamente su incarico Intel e in accordo alle informative sulla privacy di Intel disponibile

all'indirizzo <http://www.intel.com/privacy>) ai fini della conduzione dell'evento. La partecipazione all'evento Intel Make It sarà conseguenza del consenso esplicito all'utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione, ai fini della conduzione dell'evento Make It Intel e delle elaborazioni associate. I dati personali includeranno nome, indirizzo e-mail, nome utente twitter, verranno usati in parte o interamente:

- a) per contattare i potenziali (ed effettivi) partecipanti riguardo l'evento Intel Make It o altri eventi e concorsi simili
- b) in registrazione video e audio che avverranno nel corso dell'evento
- c) per informazioni o dati personali rilevanti associati alla propria proposta e
- d) se un partecipante sceglierà di ricevere informazioni

Il Legale Rappresentante di Intel Corporation Italia

Direttore Generale
Dr. Carmine Stragapede